

創立於 1987 年將於今年屆滿 30 週年的半導體封測相關產品專業代理商瀚軒股份有限公司(Hypersonic Inc.)，在以人為本的經營理念下，一直以穩紮穩打的腳步在半導體代理產業穩定成長。面臨半導體產業日新月異的科技，如 AI、自動駕駛輔助系統(ADAS)等應用所需的高複雜度晶片，進而促使製程的進化與測試難度的提升，另在物聯網裝置與穿戴式產品的市場需求下，其半導體晶片強調多晶片整合、低功耗、高感測度、寬頻傳輸等功能，必須透過晶圓級封裝(WLP)來整合，因此晶圓級封裝已成為實現產品輕薄與元件整合的關鍵製程，瀚軒身為專業代理商，也積極尋找世界各國符合先進技術的產品以滿足廣大的市場需求。

瀚軒其代理產品範圍十分廣泛，包括封裝材料，如日本 Nagase 的 LMC/日本 Sekisui 的 ink jet material/新加坡 Keteca 的 Diamo flow 切割液/美商 Coorstek 旗下 Gaiser 的打線用瓷嘴等；封裝設備則有日本 Musashi 的點膠機/韓國 SEC 的 X 光檢測機/ 韓國 Dynatech 的 wafer handling system/日本 MEIKI 的 NCF 真空貼合機/韓國 PARMi 的 2D3D AOI/德商 PVA Tepla 的電漿清洗機等；另測試設備有美商 Johnstech 的全頻測試 socket/義商 SPEA 的 MEMS 測試系統/新加坡 Microvision 的掃腳、捲帶包裝機等產品，其中多家都是以獨家代理的方式，在原廠與客戶之間，提供最佳溝通管道，不讓客戶淪為產品孤兒。瀚軒與其原廠大多是長期代理的合作關係，為的是提供客戶穩定的交期與專業的技術支援，瀚軒更期許能以市場需求帶動原廠技術與產品的進步，提供符合客戶需求的解決方案，創造雙贏的局面。

除代理外，瀚軒憑藉多年來在半導體業的經驗，設立於路竹的研發中心，近年來也投入不少相關研發人才，以解決客戶所面臨的產品缺口為主要方向，客製其所需之自動化設備，如全自動水滴角測試儀、多媒體測試系統等，皆是專為客戶所研發設計製造的產品。

同樣看重大中華區市場的瀚軒，早在 2002 年就開始大陸市場的耕耘，近幾年更積極擴大服務團隊，於蘇州、東莞、成都、天津、錫安等地設立辦公室及技術服務中心，為大陸各地的客戶提供即時且完善的服務。

瀚軒總經理陳文冠表示，代理商在原廠與客戶間所扮演的角色極為重要，我們一直以滿足客戶需求為主要目標與原廠進行最有效率的溝通，這三十年來在業界所培養的人脈與經驗，也成為瀚軒的代理優勢，我們的 company slogan, Your semiconductor solutions gateway，表示無論您是尋找代理的原廠或是尋找產品及服務的客戶，瀚軒都能滿足您的需求。未來瀚軒會持續尋找並投資適合的產品與技術，期許成為客戶最堅強的技術支援後盾及最值得信賴的合作夥伴。

瀚軒股份有限公司(Hypersonic)將在 2017 年台灣半導體展，與其所代理之 15 家半導體封測相關產品於南港展覽館 4 樓攤位 576 聯合展出。

